

「モノづくり」強化への対応策

～グローバル時代の「モノづくり」イノベーション～

【主催】一般社団法人大阪能率協会 経営革新事業部

本セミナーは、「モノづくり」の実質的な価値を軸に、グローバルな視点やAI化（IoT）への対応などを取り入れた技術革新や事業展について考えます。グローバルな競争に優位にたつために、今後どのような「モノづくり」強化への対応をしていけばいいのか、その考え方と方向性についてご講演いただきます。

また、3次元CDAを活用した「試作革命」に取り組む企業の事例を発表していただきます。

セミナー内容&講師

【1】基調講演 17:00～

テーマ：「モノづくり」強化への対応策

- ①「モノづくり」の考え方と方向性
- ②「技術の強み」を活かす製品づくり
- ③グローバル化・AI化への対応

講師：竹本 菊郎 氏（工学博士）

1977年、日軽化工（現日本軽金属）から住友電気工業株式会社に入社。同社、半導体関連部門で材料開発及び事業化関連（含、設備開発・安全関連）に従事。



【2】事例発表 18:40～

有限会社藤川樹脂 代表取締役 藤川 勝也 氏
3DCADと3Dプリンターを活用した試作開発と
3D動画によるプロモーション展開

定年退職後、住電半導体材料株式会社の顧問並びに、創研工業株式会社の副社長、特別顧問等を歴任。

【3】懇親会 19:00～

- ①ビジネスプレゼン（3社）
- ②名刺交換・情報交換会

※会場にて、軽食とお飲物をご用意しています。

現在、多くの企業からの要請を受け、技術アドバイザーとして活躍中。

※半導体関連分野での製品開発技術及び設備技術及び安全化技術の著書多数

開催概要

【日時】 2018年7月17日(火) 17:00～20:30 (16:30 受付)

【会場】 メビック扇町 交流スペース1

大阪市北区扇町2-1-7 関テレ扇町スクエア3F
JR環状線・天満駅 地下鉄堺筋線・扇町駅 徒歩3分

【参加費】 4,000円 (OMA会員・3,000円)

※10分間プレゼンを1,000円アップ（先着3社まで）でできます。
ご希望の方は、申込書に希望の旨をご記入下さい。

【定員】 40名

お申し込み お問合せ先

○お申し込みは、メール、FAX、Web 申込フォームで受け付けております。

一般社団法人大阪能率協会 経営革新事業部 担当：小橋/谷

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか6F

【TEL】06-6941-2709 【FAX】06-6948-5666 【E-mail】oma@crux.ocn.ne.jp

【Web 申込フォーム】<https://www.secure-cloud.jp/sf/1529659859qxgtZwUV>

OMA経営革新セミナー 参加申込書

FAX送信先 : 06-6948-5666

【E-mail】 oma@crux.ocn.ne.jp

【Web サイト申込フォーム】 <https://www.secure-cloud.jp/sf/1529659859qxgtZwUV>

※必要事項をご記入の上、FAXかメールで送信下さい。Webサイトの申込フォームからお申込できます。

事業所名				申込日	平成	年	月	日
所在地	〒			TEL				
				FAX				
URL				業種 (事業内容)				
参加者	1	フリガナ		所属・役職				
		氏名		E-Mail				
	2	フリガナ		所属・役職				
		氏名		E-Mail				
	3	フリガナ		所属・役職				
		氏名		E-Mail				
会員区分	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 企業会員 <input type="checkbox"/> 登録コンサル会員 <input type="checkbox"/> 個人事業主会員 <input type="checkbox"/> 個人会員							
参加内容	<input type="checkbox"/> セミナーのみ <input type="checkbox"/> セミナー&懇親会 <input type="checkbox"/> 懇親会のみ (※10分間プレゼン : 希望する / しない)						紹介者	谷

※申込書にご記入いただいた事項は、今回のセミナー受付に利用する他、今後開催するセミナーの案内や、経営に役立つ情報のお知らせに利用することがございます。また講師には、参加者名簿として配布いたします。

【会場アクセス】



- ・地下鉄堺筋線「扇町」駅 2号出口
- ・JR環状線「天満」駅 西へ徒歩約3分